

Polysam WOOD FREE 70 ACR WCCK78

Артикул	HB7078			70326 от 31/03/26
Сфера применения	Материал подходит для различных методов печати, таких как офсетная, глубокая, флексопечать, а также струйная печать. Благодаря отличными характеристиками обработки бумаги, он подходит для ротационных и плоских методов обработки. Крафтовая подложка обладает хорошими характеристиками для высечки и может быть использована для печати.			
Лицевой материал	Высококачественная офсетная бумага.			
	Плотность	69 ± 5%	г/м2	(GB/T 451.2-2002)
	Толщина	80 ± 5%	мкм	(GB/T 451.3-2002)
	Белизна	≥ 85	%	(GB/T 7974-2002)
Клей	Акриловый клей, постоянный.			
	FTM 9 методом петли	14 ± 10%	Н/25 мм	
	Температура этикетирования	от 10°C		
	Температура эксплуатации	-10 /+65°C		
Подложка	Крафт подложка, селиконизированная.			
	Плотность	78 ± 5%	г/м2	(GB/T 451.2-2002)
	Толщина	80 ± 5%	мкм	(GB/T 451.3-2002)
Ламинат	Плотность	165 ± 5%	г/м2	(ISO 536)
	Толщина	165 ± 5%	мкм	(ISO 534)
Условия хранения	Хранить вдали от прямых солнечных лучей и отопительных приборов, исключая контакт с агрессивными средами при температуре 23°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5%. При незначительном кратковременном отклонении от указанных условий рекомендуется акклиматизация в течении 24 ч.			
Дополнительно	Материал рекомендуется наносить чистыми руками, без контакта с клеевым слоем при температуре от +10°C и влажности 50% ± 5%. Перед применением необходимо тестирование в условиях эксплуатации.			